#### Wire DRC

Wirebond の DRC は、それぞれのボンディング配線がアセンブリ担当のエンジニアによってリミット値をセットされた中に 収まるかを確かめます。それぞれの配線は長さ、角度、スペースをチェックされます。どんな問題でもサマリーファイルにレ ポートされます。

Wirebond はまた、最長、または最小の配線をレポートします。





### 自動ドキュメンテーション

それぞれの企業が標準のタイトルボーダーを 持っており、ワイヤーボンドのドローイングの 定義やアノティトに利用しています。一般にた くさんのフィールドの生成はドローイングの数 字で確認されますが、コメントや更新履歴を残 す必要があります。Wirebond の自動ドキュメ ンテーション機能は、会社ごとにカスタマイズ が容易で、標準方式や独自スタイルに合わせ ることができます。

### プラットフォーム

プラットフォーム: SunOS, Solaris, AIX, HPUX, SGI Windows 2000/XP/7

#### 国内代理店:

アートワーク・ソリューションズ合同会社 東京都八王子市越野 11-13 Ⅲ-107 Tel: 042-675-6345 Fax: 042-675-6345 E-mail: yamamoto@artwork-solutions.co.jp

#### 開発元:

ARTWORK CONVERSION SOFTWARE, INC 417 Ingalls St., Santa Cruz, CA 95060, USA Tel: 831-426-6163 Fax: 831-426-2824 Email: info@artwork.com www.artwork.com

Artwork-Solutions 2013.04-AW

# WIREBOND



# 単なる写真ではないデータベース

Wirebond を利用したとき、AutoCAD 配線内のボン ディングのドキュメントはインテリジェント・データベ ースとして生成されます。単なる写真データではあ りません。

これは、ボンディング配線からリバースで生成され るネットリストが自動的にチェックされ、あっという間 にデータベースが修正されるからです。



# **ARTWORK CONVERSION SOFTWARE, INC.**

\*当資料中の会社名・製品名等は、各社の商標または登録商標です。



◆ どんな IC パッケージでもボンディングのワイヤー配線 無しでは完成しません。配線の生成とチェックはパッケ ージプロセスにおけるボトルネックにしばしばなりま

◆ このソフトの Wirebond プログラムは、ボンディング配 線プログラムのドキュメンテーション作成を簡単にしか も迅速に行ないます。

◆ Wirebond は AutoCAD のパッケージング・シェルとダイ 情報の配線を入力するように開発されました。

◆ ダイ情報は GDSII ストリーム、AutoCAD、ASCII テーブ ルまたはスプレッドシートとして作ります。

## 特徴

- GDSII インポート
- 自動ダイパッド抽出

- 自動 Finger Tip ID 機能
- Wire DRC

#### ダウンボンディング

Wirebond は自動的に、パドルもしくはリング領域を配置 します。ダウンボンディングは直接ダイパッド対ダイパッ ド毎に特定するか、もしくはダイパッド・ネット名の機能を 特定します。

#### ティアごとに配線をソーティング

Wirebond は配線とSegregates をそれぞれのティアごとに AutoCAD のレイヤー上にソーティングします。これは OLP コンパチには必須です。

#### Wire DRC

Wirebond はデザインルールに対しての配線毎のスペー スの長さとアングルのチェック機能があります。エラーは レビュー用にフラッグを立てられます。

# リードフレームと BGA

Wirebond はリードフレームと BGA スタイルのパッケージ をサポートします。

#### GDSII/DXF のインポート

Wirebond は GDSII インポート機能を持っています。これは最新チップの巨大な GDSII ファイルを扱うためです。 DieClean モジュールはパッドリングのレイヤーを解析し、パッドのコンテンツを探します。これは自動的にダイパッド をナンバリングし、必要とするパッドスタックを構築します。もし、ネット名がパッドの下にテキストとして含まれると、 DieClean はダイのネットリストの中のパッドを拾い上げ、これを含有します。ダイの設計者はパッケージングの設 計者にGDSIIファイルを提供しますが、このファイルにはパッドオープニングが含まれています。どうにかダイパッド のコンテンツを探し、このデータをダイのネットリストに変換するのははパッケージ設計者の仕事です。そしてこれ は設計ソフトの中で利用することが可能です。

AutoCAD 2000				_ 🗆 🗵
Eile Edit View Inser Help Wirebond Tagger	t F <u>o</u> rmat <u>T</u> ools <u>D</u> <u>S</u> martDie	raw Dime <u>n</u> sion	<u>M</u> odify	<u>W</u> indow
<u>   ⋛ ⋛  <mark>े ¤</mark> ∎</u> @I	Import <u>G</u> DSII Die <u>C</u> lean			
	New Project			
	Utilities 🕨 🕨			
	A <u>I</u> FOut Ne <u>t</u> Out			
	SmartDie <u>H</u> elp <u>A</u> bout SmartDie			

SmartDie からプルダウン して、もしくは Wirebond の プルダウンメニューから Import GDSII.を選択

ブラウザボタンを使い、ファイルセクションボッ クスを開きます。次に GDSII ファイルを選択し ます。そして、スキャンボタンを押して、GDSII フィルタースキャンを使い必要なファイルをス キャンし、どのストラクチャとレイヤーを使うか 決定します。

ファイルのスキャニングの後は、どのストラク チャとレイヤーが利用可能かわかります。次 にドロップダウン・リスト・ボックスを使いストラ クチャとレイヤーを選びます。そして OK をクリ ックします。



🞬 Import GE	)SII	
GDSII File-		
D:VACS P	ackage Tools2000\smartdie\Examples\d	<u>B</u> rowse
Structure:	12mm208	<u>S</u> can
Layer(s):	2	⊻iew
	Multiple layers: 1,2,3 All layers: =	
OK	Cancel	Help

GDSII データのインポート

写真のインポートされたパッドリング・データは、それぞれのパッ ドはポリーラインにゼロ幅で近づいたものです。 テキストとアウトラインは既に GDSII ファイルにあります。

#### ダイの配置

Wirebond によって設計者は正確にダイを配置できます。ダ イ配置はパッケージのセンターか特定量によるオフセット かのどちらかにおいてです。設計者はまた、ダイを90度回 転して配置ができます。もし必要ならば、ダイはミラー化さ れ、大きさを測れます。

#### ASCII入力

多くのチップ設計者はパッド調整を ASCII ま たはスプレッドシート・フォーマットで提供し ます。Wirebond は業界標準フォーマット AIF が遣われている限り ASCII テーブルを読み 込むことが可能です。右表



#### コネクション・リスト

多くのリードフレームは特別なボンディングを 必要とします。例えば、あるパッド上からフィン ガーへのダブル・ボンディングやスティッチ・ボン ディング、パドル・ボンディングなどです。このよ うなケースでは、自動アプローチは実行できま せん。

Sample	ASCII File
1	206
2	205, 205
3	0
4	204, 203
5	0
6	202
7	202
8	202



# **ARTWORK CONVERSION SOFTWARE, INC.**

# **ARTWORK CONVERSION SOFTWARE, INC.**

[PADS] PAD1=SQUARE 0.0800

多くのパッケージが Downbond-ダイパドルま たはリングへの Wirebond をサポートしていま す。 Downbond 機能を使うには設計者が最初 にパッケージ・ドローイング上のパドルを定義 しなくてはなりません。定義にはそれ自身のレ イヤー上のポリーライン近接のゼロ幅を使って 行ないます。左図参照。 1 度レイヤーが定義されると、Wirebond は特定の ダイパッドに貼り付けるように指示されます。これ らの配線は IO ワイヤーが順番に配置された後に 貼り付けられます。

DATABASE] TYPE=AIF VERSION=2.0 UNITS=MM

[DIE] NAME=demo1 WIDTH=12,0000 HEIGHT=12,0000

#### Downbond 機能